



## 主板特点

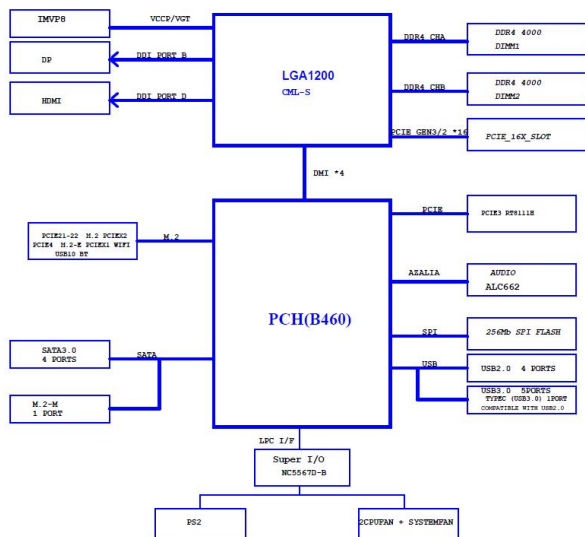
- 基于intel Comet Lake-S B460设计
- 2 x U-DIMM DDR4
- 1 x M.2 2242/2280 NVMe/SATA SSD接口
- 4 x SATA Gen3 Port
- 扩展：10 x USB2.0/3.0，1 x LPC
- 提供 1 x PCIe x16
- 1 x 千兆网卡
- 使用标准 24 ATX供电

产品采用标准ITX尺寸，可以适配标准ATX/ITX机箱。

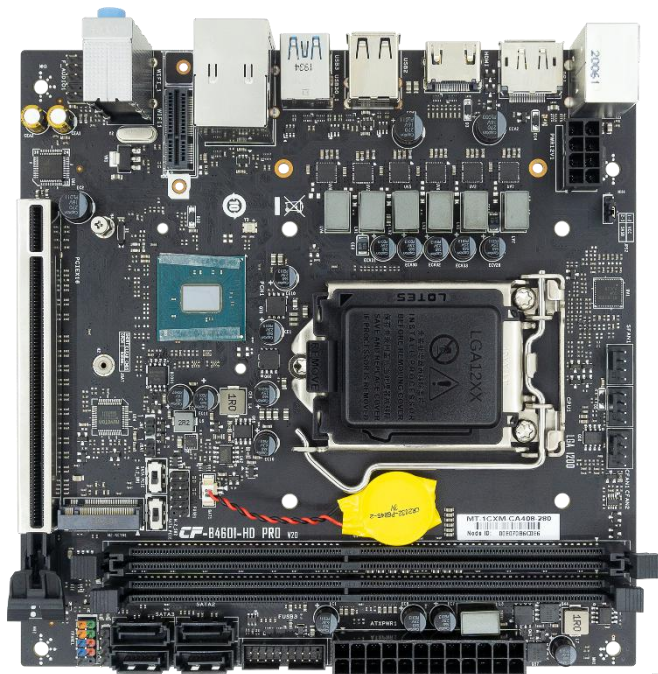
## 主板规格简介

<b>CPU</b>	Comet Lake-S 10th
<b>GPU</b>	Onbard+PCIE
<b>Memory</b>	2 x U-DIMM DDR4，最高支持DDR4-2933
<b>OS</b>	WIN 10
<b>BIOS</b>	AMI
<b>Storage</b>	1 x M.2 2242/2280 (NVMe/SATA ) 4 x SATA Gen3 Port
<b>Audio</b>	HD Audio IC，ALC662
<b>LAN</b>	1 x 1000M网络接口
<b>显示</b>	DP+HDMI
<b>音频接口</b>	1 x Line out，1 x Line in，1 x Mic in；3.5mm Audio Jack, 1 x 9pin插针，2 x 5-1 2.54mm规格
<b>USB</b>	IO: 提供 6个USB2.0, 2个USB3.0 板载: 提供2个USB2.0插针;提供2个USB3.0插针
<b>COM</b>	无
<b>扩展</b>	1 x PCIe x16 1x M.2 E-KEY(支持WIFI)
<b>F_Pannel</b>	1,2*5pin-1 (2.54排针)
<b>其他</b>	2 x CPU_FAN 4Pin插针 1 x SYS_FAN 4Pin插针
<b>电源输入</b>	ATX，24PIN +4PIN供电接口
<b>产品尺寸</b>	ITX规范，170 x 170 mm
<b>工作温度</b>	-5~40摄氏度
<b>工作湿度要求</b>	10%~90%无凝结
<b>存储温度</b>	-20~70摄氏度
<b>非工作湿度要求</b>	5%~95%无凝结

\* BIOS与OS属于商业系统，适配商业OS与国产BIOS会产生商业服务费与授权费用。



## 产品功能图



## 产品图示



描述	数量
SATA数据线	1
驱动光盘	1
产品说明/简易指南	1
I/O 挡片	1

产品型号	描述
B460I-G3HM	B460 ITX 标准主板

## 包装清单

## 产品销售选型

**深圳市智微智能科技股份有限公司**（简称智微智能）成立于2011年，注册资本18000万元，公司总部位于深圳市福田区泰然九路海松大厦B座13楼，是国内物联网硬件方案商的开拓者和领航者，国家级高新技术企业。

智微智能科技是物联网领域核心解决方案商，专注于智慧零售、智慧教育、智慧金融、智慧支付、智能办公系统、公共安全、网络安全、服务器、工业物联控制系统和云计算领域的新科技应用方案的研究和开发，为行业用户提供极具竞争力的核心解决方案，帮助客户在城市智慧化发展中取得成功，推动行业高度信息化和智慧化的全面发展。

主营产品包括：电脑主板、一体机、OPS模块、录播系统、云终端、播放终端、多功能支付终端、工业主板、工业BOX、网络交换机、网络安全设备和服务器等。

智微智能将携手领先的物联网合作伙伴，加速推动物联网技术进步和实景应用，在智能硬件领域，配合大数据和人工智能，加速战略布局和技术创新，扩大领先优势，为用户带来完美体验。加速国际化进程，将推出更多的智能解决方案给用户。



WeChat Official Account



JWIPC Official Website